

① 日本国特許庁 (JP)

① 実用新案出願公開

② 公開実用新案公報 (U)

昭58—166070

③ Int. Cl.³
H 05 K 3/28
1/02
3/34

識別記号

庁内整理番号
7216—5F
6465—5F
6810—5F

④ 公開 昭和58年(1983)11月5日

審査請求 未請求

(全 1 頁)

⑤ プリント配線板

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

⑥ 実 願 昭57—63586

⑦ 出 願 人 新日本電気株式会社

⑧ 出 願 昭57(1982)4月30日

大阪市北区梅田1丁目8番17号

⑨ 考 案 者 赤崎真一

⑩ 実用新案登録請求の範囲

受動素子部品を半田付固定するための導体間に塗布されるレジスト中に、前記部品の取り付け位置に対応し、基板に達する小孔状の接着剤塗布ポイントを経通して設けてなるプリント配線板。

図面の簡単な説明

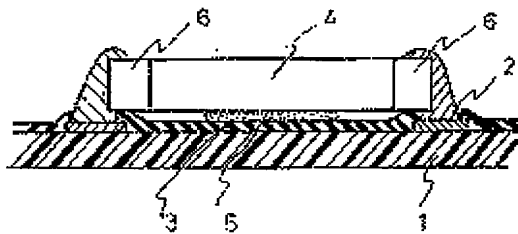
第1図は従来の部品をプリント配線板に取りつ

けた正断面図、第2図は従来の接着剤の滴下を示す正断面図、第3図は本考案の実施例における部品をプリント配線板に取りつけたときの正断面図、第4図は本考案における接着剤の滴下状況を示す正断面図である。

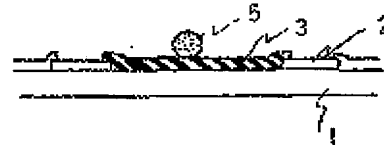
なお、図面に記載の記号は下記のものを示す。

1…基板、2…導体、3…レジスト、4…部品、5…接着剤、7…塗布ポイント、8…小孔。

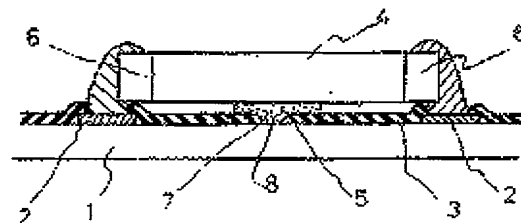
第1図



第2図



第3図



第4図

